

EV GROUP REVOLUTIONIZES 3D INTEGRATION FROM ADVANCED PACKAGING TO TRANSISTOR SCALING WITH NANOCLEAVE LAYER RELEASE TECHNOLOGY – September 13, 2022

EV Group (EVG) today introduced NanoCleave[™], a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave is a fully front-endcompatible layer release technology that features an infrared (IR) laser that can pass through silicon, which is transparent to the IR laser wavelength.



硅载体有利于3D堆叠和后端处理

在3D集成中,用于海晶圆处理的载体技术是实现更高性能系统和增加包连带宽的关键所在。业内的 常见方法量使用玻璃载体与有机站合剂临时粘合,用于构建器件层,再使用载外(UV) 迭长置光浴解花 合剂,再数器件层,再构其核久粘合于最终产品品置上,然而,现有的半导体设备主要图除最器件设 计,需要进行成本不够的升级才像处理玻璃基板。此外,有机粘合剂的加工温度一般限制在300°C以 下,也限制了它们在后端加工中的应用。

而采用无机重型层的硅载体能够解决温度问题和玻璃载体兼容性问题。此外,红外激光切影能够达 到纳米精度、因此有可能在不改变工艺记录的前提下加工极薄的器件晶圆。此类薄器件层的后续堆叠还 可实现更高带宽的互连,为下一代高性能系统设计和分割晶圆进供新的机遇。

新一代晶体管节点需要新型层转移工艺

另一方面,3纳米以下节点的晶体管发展规划也需要新型原构和设计创新,例如理入式电源轨,后 第4世电网络,国补场效应晶体管(CFET),甚至20原子通道,所有这些技术都需要实施超带材料的层 传移,磁体和几无机离型提大术能等满足的情感也选择成了之源治度,材料兼容性和高加工温度的要求,然而,目前必须使用研编,抛光和蚀刻等工艺才能完全去除硅载体,因这些工艺也会导致工作器件 层面出现小心强调度化,因此并不适用于先进节点的调量增备。

EV集团的新型NanoCleave技术利用红外激光和无机离型材料,在硅载体上实现的米精度的激光剂 需,这种技术使无进封装无需使用玻璃基板,5秒道开了温度和玻璃载体束着性沟圈,而且能够在前端 处理中通过载体实现超薄屋(一圈水及以下)转移,无需改变工艺记录,EV集团的新工艺可以达到纳米 痛度,能够为先进的半导体器件开发现发到提供支持,此类器件需要采用更薄的器件最和封装工艺,加强 异构集成,并通过增层转移和回消玻璃基板来掉他加工成本。

EV集团执行技术总监保罗林德侍 (Paul Lindner)表示:"由于工艺公差更加严格,半导体彻德技 术正在变得日益复杂,而且难以实现,行业需要新的工艺和集成方法,以实现更高的集成密度和设备性 能,我们的NanoCleave需见服技术推进海漏和芯片堆叠实现半导体地德。改变行业现状,满足严苛的 行业需求,NanoCleave提供了高度通用的商型层技术,帮助客户开发出更先进的产品,制定更高效的 封装规划,适用于标准挂晶器和晶面工艺,在晶面厂内实现不同技术的无缝集成,为客户节约更多时间 和资金。"

独特的红外激光技术

EV集团的NanoCleave技术对硅晶片背面采用红外激光曝光。这种激光的波长可以穿透硅片。这种 技术使用标准沉积工艺,将无机重型层质构至硅量层。吸收红外光,在预先薄确定义的层成区域完成硅 计切器。NanoCleave使用无机离型层。可以实现更薄纯,更纤滑的离定层(只有几成米,而有初站合 剂为几微米)。此外,无机重型层可兼容高温处理工艺(最高1000°C),能够为多种新型的高度加实 现品简称称,创成石术都容有机合态的应用中实施外线,沉淀和因火。

产品上市信息

EV集团总部提供NanoCleave离型层技术演示服务。

关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 显为半导体、微切电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和除米技术器件制 造组供供量等与工艺解决方面的感光供应病、主要产品包括、晶面融合、薄晶面处理、光起/光频的米压印 (NIL) 与计量设备,以及光频能涂布机、清洗机和检测系统、EV集团成立于1980年,可为全译各地的 客户和合作伙伴和网络供用服务支持。